



PRODUCT GUIDE
X-RAY INSPECTOR
NXI Series

X线检查设备 NXI系列

3维X线检查设备



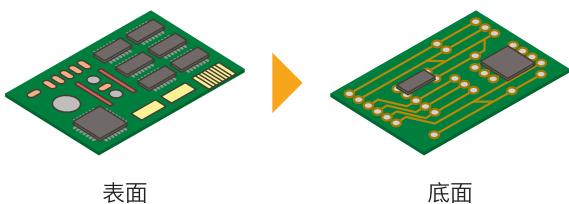
NXI-3300为在线式3维X线检查设备，可对基板底面电极部品，引线部品及元器件的焊锡检部·部品整体实现超高速检查。确保基板品质万无一失。

X-RAY INSPECTOR
NXI-3300
完全实现部品高速自动检查

■ 业界最高水准高速在线自动检查

- 自动检查两面基板(330x250mm)，仅需75秒
- 摄影时间不受部品量，密度及种类影响
- 采用高精度感应器，高刚性构造，实现安定检查

全面·两面检查



仅需 **75秒**

■ 鲜明的3D图像可以实现细微观察

- 亦可用于样板制作·评估时确认



■ BGA与CSP以外的部品亦能自动检查

- 除了BGA与CSP,其他芯片和元件也可自动检查
- 各部品的焊锡检查均可实施，大幅提高检查效率

部品	检查项目					
				面积	体积	断面积比
底面电极部品 BGA, CSP, LGA, QFN				真圆度	偏移	Z重心
				异物	缺脚	短路
引线部品 QFP, SOP						锡多 锡少 虚焊 翘起 短路
元器件 电阻 晶体管, 电容						

■ 拥有「CAD展开功能」用于做成自动检查程序

- 通过CAD数据，各部品的XY情报可自动登录
- 仅需按照流程指示即可做成检查程序



■ 极低泄露基准确保安全

- X线泄露量基准低于0.5μSv
- 采用内部开关确保安全性
- 采用长寿命部品设计，降低运营维护成本

透过性X线检查设备

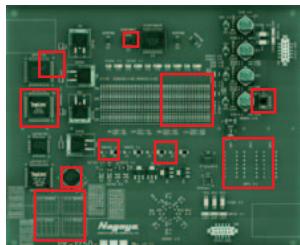


NXI-2DYIMH 为在线机型拥有超高速检查能力并拥有独自算法实现自动检查功能。BGA/CSP 及树脂、铝块中的微小气泡等目视无法确认部分均无处遁形。为产线全数检查确保安定品质做贡献。

X-RAY INSPECTOR
NXI-2DYIMH
实现对气泡实施全数高精细高速度检查

■ 适用于在线全数检查的超高速自动检查能力

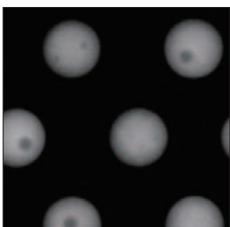
- 通过优化检查引擎，实现10视野仅需20秒自动检查能力



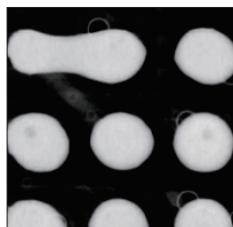
10视野自动检查
仅需约 **20秒**

■ 拥有鲜明图像，让详细观察成为可能

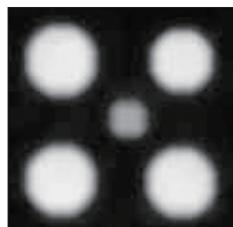
- 亦适合用于样品试作・评价时



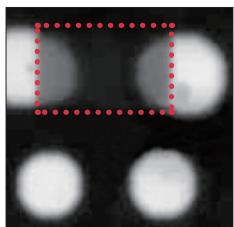
气泡检查



短路检查



异物检查

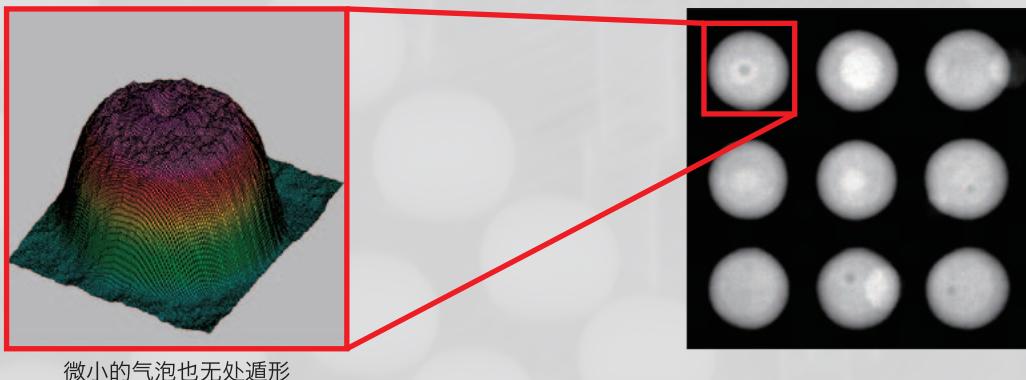


重叠检查

■ 对BGA或CSP的焊锡部状态实施高精度自动检查

搭载高精度气泡检查算法

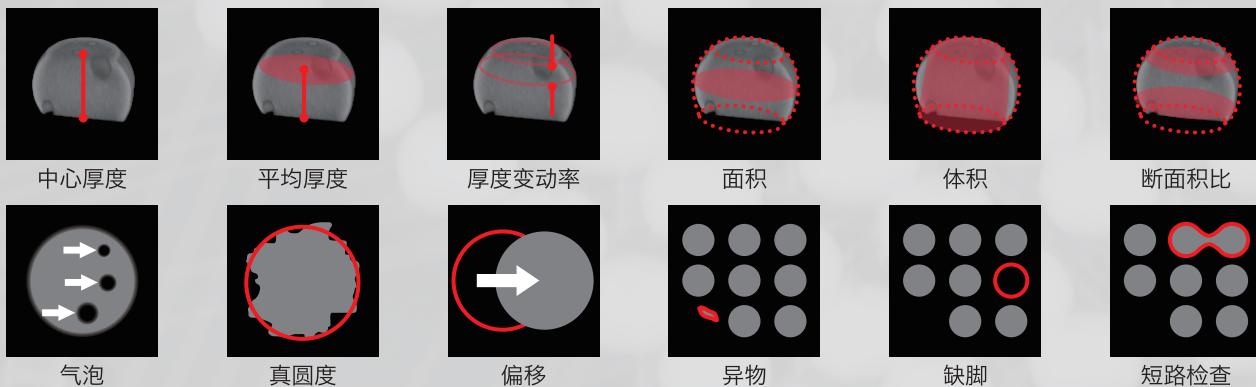
- 可对自动对焊锡内最小 $25\mu\text{m}$ 气泡实施自动检查
- 可全方位多角度检出气泡的存在



微小的气泡也无处遁形

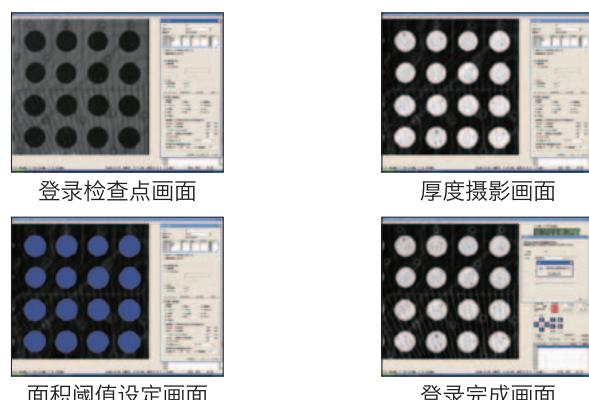
多种检查均为可能

- 气泡检查以外，短路等不良均可轻松应对
- 通过对标准试料的校正，保证X线发生器及检出器的状态实现安定检查



■ 提供流程式操作编辑自动检查程序

- 按照流程选择对象物及希望实施检查项目。简便易操作的人性化系统



◆ 亦有离线式机型

离线式机型NXI-2DY适合研究·解析用途。通过提供机械手可对部品实施多角度观察（可选功能）。

收费解析服务

可为满座各类客户的多样化需求，提供解析服务。请利用名古屋电机工业提供的高性能X线透视解析服务。本公司的X线技术专家将诚挚为您服务。

■ 可实施非破坏检查

■ 最适合用于评估热循环试验后裂纹有无

■ 可解析BGA/CSP等内部不良

■ 可准确查明金属产品内部缺陷

《服务内容》

- 可实施透过检查、3D检查及X线防护室3种检查
- 由具备相应资格人员提供技术服务
- 提供解析报告书及摄影数据报告

《用途・实绩例》

①已贴装部品基板

焊锡结合状态观察、焊锡内气泡、焊锡内气泡径测定

②多层基板

观察基板内部配线、配线层间短路、偏移、连孔偏移、镀膜厚度及裂纹等

③电子部品・半导体

铸造部品内部缺陷、熔接部观察（除点焊）

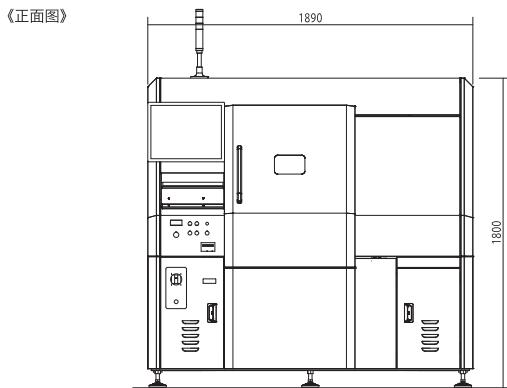
《依赖方法》

- 请通过我司网页问询
URL : <http://www.nagoya-denki.co.jp/en/inquiry/index.html>
- 按照客户要求，对摄影方法进行提案并予以报价
(如需样品实现通知)

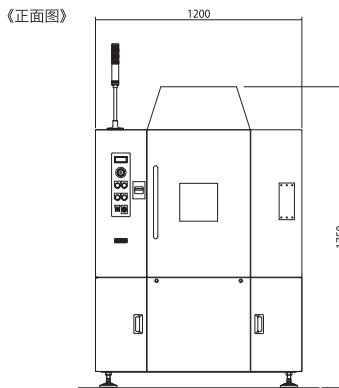
外形图

(单位: mm)

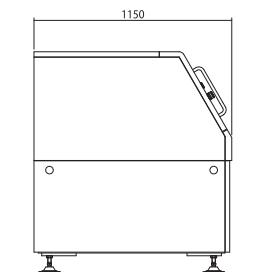
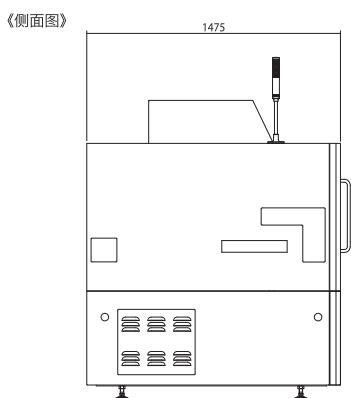
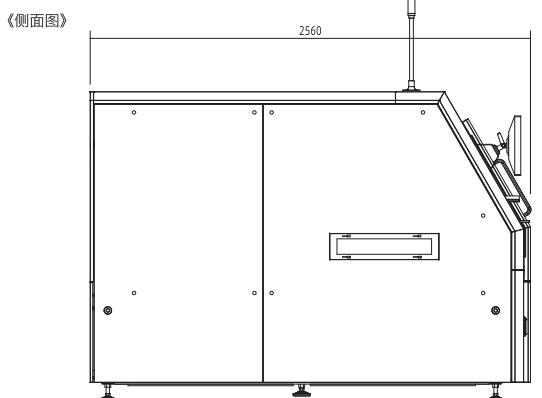
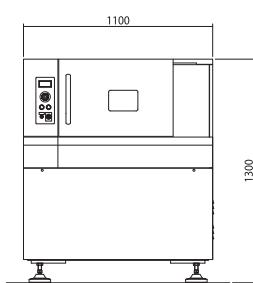
■ NXI-3300



■ NXI-2DYIMH



■ NXI-2DY



主规格 (3维机型)

3维X线检查设备

在线型

NXI-3300

X线发生管	种类	密闭型微焦点
	管电压	40~100kV
	最大管电流	0~200μA
	焦点尺寸	7μm
X线检出器	种类	TDI感应器
	分辨率	12μm / 20μm / 40μm (標準: 40μm) (※1)
基板	基板尺寸	L80×W50~L510×W460mm
	厚度	0.4~3.0mm
	重量	4.0kg以下
	有效空间	基板上: 40mm / 基板下: 30mm
检查对象	底面电极部品: BGA, CSP, LGA, QFN / 元件部品: QFP, SOP / 引脚部品: 晶体管, 电容, 电阻	
自动检查项目	底面电极部品, 面积, 体积, 断面积比, 真圆度, 位置偏移, Z重心, 异物, 缺脚, 短路/元件部品 引脚部品 多锡, 少锡, 空焊, 翻起, 短路	
外形尺寸	W1,890×D2,560×H1,800mm (※2)	
重量	3.500kg	
压缩空气	0.4~0.5MPa	
电源电压	三相AC200/208/220/230/240V±10%	
消费电力	7.0kVA以下	
使用环境条件	周围温度: 10~35°C / 湿度: 35~80%RH (无结露)	
X线外泄量	0.5μSv/h未滿	
可选项	目视确认软件, 解析软件	

※ 1 出货前可对应

※ 2 扶手部, 显示器, 信号灯等除外

※ 技术规格如有更改, 恕不另行通知

主规格 (透过机型)

透过性X线检查设备 在线型

NXI-2DYIMH

X线发生管	种类	反射型密封管显微聚焦	透过性X线检查设备 离线式机型
	管电压	20~90kV / 40~130kV	20~90kV
	最大管电流	0~200μA / 0~300μA	0~200μA
	焦点尺寸	5~7μm / 5~40μm	5~7μm
X线检出器	种类	图像增强检出器4inch 200万像素	平板检出器 110万像素
	分辨率	2.5~16.7μm / 5~40μm (130kV)	2.5~25μm
	基板尺寸	W50×L100~W250×L330mm	W30×L30~W250×L330mm (※1)
基板	厚度	0.5~3.0mm	←
	重量	最重1.5kg	←
	有效空间	基板上: 30mm / 基板下: 8mm	基板上: 150mm / 基板下: 3mm
检查对象	铸造部品, 树脂, BGA,CSP等焊锡气泡, 短路, 缺脚	←	
自动检查项目	中心厚度, 平均厚度, 厚度变动率, 面积, 体积, 气泡, 异物, 缺脚, 短路, 断面积比, 真圆度, 位置偏移	←	
解析项目	尺寸测定, 引线流动率, 1D・2D图像, 中心厚度, 平均厚度, 厚度变动率, 面积, 体积, 气泡, 异物, 缺脚, 短路, 断面积比, 真圆度, 位置偏移	←	
外形尺寸	W1,200×D1,475×H1,750mm (※2)	W1,100×D1,150×H1,300mm (※2)	
重量	2,000kg	900kg	
压缩空气	0.4~0.5MPa	—	
电源电压	AC200/220/230/240V 单相 50/60Hz	AC200 - 230V 单相 50/60Hz	
消费电力	2.0kVA以下	←	
使用环境条件	周围温度: 10~35°C / 湿度: 35~80%RH (无结露)	←	
X線漏洩量	0.5μSv/h未滿	←	
可选项	目视确认软件, 自动调宽机构	机械手臂, 电脑台	

※ 1 使用基板固定治具时

※ 2 扶手部, 显示器, 信号灯等除外

※ 技术规格如有更改, 恕不另行通知



《值得信赖的售后服务体制》 名古屋电机工业已建立完善的演示, 销售, 维护及售后服务网点。我们将为及时满足客户的各种需求和希望, 提供内容更丰富的优质服务。

Nagoya

NAGOYA ELECTRIC WORKS CO., LTD.

INSPECTION EQUIPMENT DIVISION

West Japan Office 29-1 Mentoku, Shinoda, Ama-shi, Aichi, 490-1294, JAPAN
TEL +81-52-715-5555 FAX +81-52-443-5466

East Japan Office 1-8-10, Hatchobori, Chuo-ku, Tokyo, 104-0032, JAPAN
TEL +81-3-3553-8814 FAX +81-3-3553-8912

URL : <http://www.nagoya-denki.co.jp>